⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-209977

filnt, Cl.

総別記号

庁内整理番号

43公開 平成2年(1990)8月21日

C 09 D 11/10

PTR

7038-4 J

請求項の数 2 (全9頁)

50発明の名称 高感度ポジ型フオトレジスト組成物

> 顧 平1-271936 の特

29出 願 平1(1989)10月20日

優先権主張

デイピツド・ポール・ 明者 ⑫発

アメリカ合衆国ニューヨーク州(10516) コールドスプリ

メリツト

明者

明者

ング、イーストマウンテンロードサウス(番地なし) アメリカ合衆国ニューヨーク州(12590) ウオツビン ガ

ン・モーロウ

ーズフォールズ、リディアドライブ10

審査請求 有

ロバート・ラピン・ウ

ウエイン・マーテイ

アメリカ合衆国ニユーヨーク州(12590) ポキープシ。ア

ージエントドライブ 6

ツド

アメリカ合衆国 10504。ニューヨーク州アーモンク(番

地なし)

の出 願 人 インターナショナル・ ビジネス・マシーン

ズ・コーポレーション

弁理士 高木 千嘉 個復代理人

細

1.発明の名称 高感度ポジ型フォトレジスト組 应物

2.特許請求の範囲

四発

72発

- 1) アルカリ性現像液中での、ポリマの溶解性 に寄与するこのポリマに懸垂する官能性基を 持っており、そして該官能性益の1部がポリ マのアルカリ可格性を抑制している酸に不安 定な基で置換されたポリマ材料と、放射線分 解に願して強敵を発生してポリマの露光され た区域中でこの官能性基から酸に不安定な基 をとり除く光開始剤とから構成される、ポジ 型の改良されたレジスト組成物。
- 2)(a) ポリマ骨格に対し懸垂している酸に不安 定な基をもつポリマを、酸に安定な溶剤中 に溶解し、
 - (b) 非反応性雰囲気下に、20°~70°Cの範囲 の温度にこの俗液を撹拌しつつ加熱し、

- (c) ポリマから酸に不安定な基を除去するの に充分な量の、濃厚な鉱酸をこの撹拌され ている脅液に加え、
- (d) 所望の程度に置換が達成されるまで反応 を継続させ、
- (e) 塩基によって反応を停止させ、そして
- (1) 置換されたポリマ性材料を沈澱させる、 上記の工程からなるレジスト組成物に使用す るための置換されたポリマ材料を製造する方 法.
- 3.発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、特定の部分が置換されているポリ マ材料と、カチオン性光開始剤との混合物であ る、高感度のポジ型フォトレジスト組成物に関 するものである。特に、その処理性を損なうこ となく、署しく改善された感光性をもつフォト レジスト組成物を提供するものである。アルカ

り性の現象液で都合よく現像することのできる これらの組成物は、紫外級(UV)、電子ビーム (E-ビーム)、およびX-線放射線などに対 して増大された感光性を示し、約165℃までの 温度に黙的に安定であり、基体上の二酸化けい 素および窒化けい業に対して容易に接着し、そ して現象後のペーキングをする必要なしに有扱 金属試薬(例えばシリル化剤)によって処理す ることができるのである。形成された皮膜は、 電光と現像に際して殆んど画像の収縮なしに処 理することができ、そしてひび群れのない層を 与える。この部分的に置換されたポリマ材料は、 ポリマ骨格に懸垂したアルカリ可溶性基をもつ くり返し構造からなり、この茎の1部は酸に不 安定な茎によって微換(保護)されている。 発明の背景

半導体装置の製造には、画像化されたパターンを処理操作中に維持する、レジスト組成物を

よびしープチルカーボネートなど)をくり返してもつがリマと、放射線が解に際して改を発生させる光明が耐とから調製されている。このボリマは酸に活性な基をくり返しても面像を作るのの可能性を有しており、これはフィルム組成物上の酸に活性な基の除去の完全性にの形成成化のである。でもものである。

イトウ氏他の米国特許第4,552.833号にはネガの画像を作る方法が与えられており、ここでは基体上に官能性がマスクされたポリマのフィルムが強布され、このフィルムは画像状に露光され、露光されたフィルムは有機金属化剤で処理され、そしてこの処理をされたフィルムは機

使用する必要がある。半導体回路の密度を増加させることの必要性は大規模集積(VLSI)装置から、超大規模集積(ULSI)装置へと指向されているのでこれを作るために感度を有する超微細写真製版により猛微な公差で製造し維持するための要求はさらに重要となった。

ポリマと増感剤との組合せをもつ、化学的に増幅されたレジスト系は、増感剤からの当初の酸とポリマからの追加的酸が発生し、UV、EービームおよびX ー線放射線に対する増大した感酵を与える。

イトゥ氏他の米国特許第4.491.628号には、 現像液の選択によって、ポジまたはネガの階類 のパターンのいずれかを作りうる、架外線(UV)、 電子ピームおよび X 一線放射線感光性のレジス トが開示されている。このレジスト組成物は、 種性(静解性)の変化を生ずる酸分解を効率よ く行う、酸に活性な基(レーブチルエステルお

繋プラズマで現像される。この記述は、米国特許第4,491,628号中で述べられたものと類似のポリマの範式現像を意図している。乾式現像法ではフイルム組成の変化はさけられるが、処理は面倒である。

Chiona氏他の米国特許第4、613、398号では、有機金属化剤と反応することのできるヒドロキシル、アミン、カルボキシル、フエノール、またはイミドNHなどのような、レジストボリマ上のアルカリ可溶性の懸垂基から、酸に不安定な保護基を限定的に除去する別の方法を述べている。ケイ案化とその後の処理でネガ画像が得られる。

1986年10月24日に出願され、本件出願人に設 渡されている米国特許出願第922.657号では、 カーポネートまたはカーポネート様の懸態基を もつポリマ上に、 酸に不安定な環境基を形成す る第2カルポニウムイオンを存在させることに より、高い自己分解温度を達成させた高感度レジストについて説明されている。

イトゥ氏はJ. Polymer Science Part A. 24.
2971~80.(1986) で、ポリ(p‐ t‐ ブチルオキシカルポニルオキシスチレン)の熱分解におけるp‐ t ドロキシスチレン甚の効果を述べ、そしてホルミルオキシスチレンとで、重合させ、つかいてこのホルミルスチレン部分をヒドロキシスチレン部分に変化させるためっオト‐フライ分解(photo‐fries decomposition)することにより、このように置換されたポリマを作る方法を工夫している。

発明の要点

本発明によれば高感度のポジ型フォトレジスト組成物は、アルカリ性の現像液中でのポリマの静鮮に寄与するこのポリマに懸垂する官能性基を持っており、該官能性基の1部がポリマ

素、イソブテンおよびプロトン(H・)の断片を作るように分解し、後者はさらにポリマの脱保選化に利用されるものと考えられる。本件出額に参考文献として含められている第2アルキンを発生してお分のような、プロトンを発生ルで登された部分のような、プロトンを発生する他の保護基を用いることもできるが、このような基は一般にポリマ材料の官能性基にはっかに強固に結合し、そしてフェノールのセーブチルカーポネート程には大きな感光性を与えない

敢に不安定な保護基によって15~40% 置換されたポリマが、充分に保護されているポリマよりもはるかに大きな感度を示すという驚くべきことが見出された。これは全く保護されていないポリマが、ポジ画像の非常に限られた解像性と画像識別性としか与えないことからも驚きである。

の溶解性を抑制している酸に不安定なマスキン グまたは保護基によって置換されているポリマ 材料と、このポリマから酸に不安定な益を分裂 させもしく取り除いて、官能性部位のマスクを 取り除くかまたは脱保護しうる強敵を放射線分 解に際して発生する光開始剤化合物とを組み合 わすことにより作られる。この懸垂官能性基 (pendant functional group)の15~40%が、政 に不安定な基によってマスクされまたは保護さ れている。好ましい保護基は分裂または除去さ れるときに敵を発生し、そしてマスキングまた は保護基の分裂あるいは除去をさらに生じさせ、 潜像の形成を促進する。もっとも好ましい保護 益一官能性基の構造はフェノールのt-ブチル カーボネートである。敵を発生する分解に関し て、そのメカニズムはフェノキシカルポニルオ キシイオンおよび第3カルポニウムイオンの生 成を含み、これはさらにフェノール、2酸化炭

懸垂芳香基をもつポリマ骨格は熱安定性および寸法安定性を与え、均一なうすい動膜を基体に付与することのできる材料として好ましく、ベークして溶剤を除去することができ、そして画像とパターンの形成後の引き続く処理工程において化学的な抵抗性を与える。

好ましいポリマ骨格は、ポリマに水性アルカリ可溶性を付与するため、芳香環上にに水性を 機益を有するポリスチレンである。これらの数 は海解性を与えねばならぬだけではなら、数 発生する増悪剤の酸分解に応じて酸で除去され 発生する増悪剤の酸分解に応じてない。なられ れうるものでなければならない。この官能な れっるものでなければならない。この官能な は、理想的には半導体取扱の環境に不 るのよう な理由でフェノール性の甚がもっとも好まし

この部分的に置換されたポリマ材料はモノマ

材料の共量合の結果ではなく、むしろホモポリ マの個額屋換による結果である。

このホモボリマは、イトク氏他の米国特許第4、491、628号に記述された方法により作ることができ、この開示をここに参考に挙げておく。これらの方法にはp-t-ブチルオキシカルボニルオキシスチレンおよびp-t-ブチルオキシカルボニルオキシーα-スチレンを作るための相転移反応、フリーラジカル重合およびカチオン性重合などを含んでいる。

具体的説明

本発明により置換ポリマは以下のようにして 作られる:

実施 併 1

ボリー (pーヒドロキシスチレン-p-t-ブ トキシカルボニルオキシスチレン) の合成

15,000の分子量をもつ、ポリヮー ι - ブトキシカルポニルオキシスチレンの300gを、1,2-

キシカルボニルオキシスチレンボリマを完全に変換(散分解)して作られる。1Rモニタから、

t ープトキシカルボニルオキシスチレンの所望
の変換が認められた後、反応を炭酸カリウム剤
破125g/250m24水)を加えることにより停止した。
反応の上還被は、0.05Mの酢酸アンモニウムを含む10倍量の水溶液中で沈澱され、生成物を水
で数回水洗した。生成物を真空中50℃で1 晩乾燥し、8V分折によりp-ヒドロキシスチレン含
有量をチェックした。

実施例 2

実施例 1 で述べたようにして、 重量平均分子量約15,000をもつ、 t ~ブトキシカルボニルオキシスチレンボリマの 液相酸分解により、 2 種類の産換ポリマ組成物を網製した。

第 1 の組成物は、 UV分光 例定より 約 60モル% の t - プトキシカルポニルオキシスチレンと 40 モル%の p - ヒドロキシスチレンとを含み、ま

ジメトキシエタンの1500m2中に溶解し、この液 を80.0℃に加熱した。撹拌しているこの液に温 硫酸の20.0gを滴下した。この液を3~4時間 60℃に保って、p-t-ブトキシカルポニルオ キシスチレン基の75モル%をp-ヒドロキシス チレンに変換させた。反応は反応液をIRにより 追跡した。カーポネート基のピーク(1750cm-1) に対する、ヒドロキシル(OH)基のピーク (3400 ca*1)のIRピーク比をモニタして、pーヒドロ キシスチレンの75モル%の所望の変換比を得た (第1四と第2回参照)。p-ヒドロキシスチ レンのモル%は、ジグライム中の0.02重量%溶 液の286nmのUV吸収(ジグライムの吸収を補正し て)により、最終製品についても測定すること ができる。286nmにおける0.01%のp-ヒドロ キシスチレンの吸収に対する、部分的に置換さ れたものの吸収の比を用いた。第3図参照。こ のD-ヒドロキシスチレンは、初めのヒープト

た第2の租成物は23モル%の1ープトキシカル ボニルオキシスチレンと77モル%のp-ヒドロ キシスチレンとを含んでいた。これらの歴後ポ りマは、(固体の重量を基準に) 5 %のトリフ エニルスルホニウムヘキサフロロアンチモネー ト塩を含む、プロピレングリコールメチルエー テルアセテート中で調製され、そしてシリコン ウエハ上にスピン盤布をされて約1.3ミクロン の厚みのフイルムを作った。115℃、15分間の ベーク後、このレジストを、パーキンエルマー 社の役射装置で、 l ~ l 0 0 m J / c m ^I の線量範囲の UV-2モード (240~300nm) で画像状露光をした。 ポスト露光変換は熱板上90℃で90秒間行った。 レジストは室園の0.27Nテトラメチルアンモニ ウムヒドロオキサイド現像液中で、30秒から5 分の範囲の時間現象された。未現象フィルムの アルファステップ表面プロフィルムは、第1の レジストは18%のフイルム収縮を育していたが、

最終画像の定意電子顕微鏡検査で、コントロールは 60秒では現象不足であることが示された。より長時間の現象では密着性不良およびひび割れのため評価不能であった。第1のレジストは30秒の現象時間で 30mJの露光後、ほぼ1対1のマスク複製を与えた。外見は若干パンの塊り状

分子量15.000をもつpーェーブチルオキシカルボニルオキシスチレンポリマ(BCS)の1モルを、グライム20重量%溶液中に溶解した。この液をついで窒素雰囲気下に60℃に加熱した。撹拌しているこの液に濃液酸0.25モルを滴下され、反応の進行をェーブチルオキシカルボニル(BC)基の78モル%が除去されるまで1R分光器でまったのポリマは22%のBC屋装を78%のヒドロキシル産換基とを有していた。破験アンモニウムによって洗濯させ、水で洗いい、浸別しそして真空中60℃で1晩乾燥させた。

実施例 4

分子量15,000の p - t - ブチルオキシカルボニルオキシスチレンポリマ(BCS)を、160℃で2時間窒素中で加熱した。試料をときどき取り出し、残留BCの50モル%と 0 モル%間の t - ブチ

の、ほぼ垂直の断面が得られた。第2のレジストは、240~300mmの範囲において吸光度がより高いので、より多くの電光量を必要とした。120秒の現像時間に対し100mJで、第2のレジストは70°~80°の角度の側壁を与え、パンの塊り状の外見を示さない。第1と第2のレジストは0.75ミクロンの最小マスクを解像することができる。

第4回は第1と第2のレジスト並びに十分保護した対照品のレジストの、1.4ミクロン厚さのフィルムでのUVスペクトルを示している。これらの各カーブは、フィルムの中にp-ヒドロキシスチレンを導入することにより、240~300nmの範囲のその吸光度が増加することを示している。かかる導入は77%産換された。増加した感度と決い像断面との理由を明らかにしている。実施例 3

ルカルボニル (BC) 蓋含有量について分析した。 すべての場合、プロピレングリコールアセテート中のポリマ溶液は濁っており、0・2 μm ミリポア河過器を通して河過できなかった。 22モル%の t ーブチルオキシカルボニルオキシスチレンと78モル%の p ー ヒドロキシスチレンとを有する試料を取り出した。

実施例 5

分子量11,000をもつポリρ~ヒドロキシスチレンポリマと、グライム中のジーェーブチルカーポネート静液とを、触媒としてのトリエチルアミンを用いて反応させた。反応生成物を塩酸中に沈澱させ、酢酸アンモニウムと共に撹拌し、そして水で洗った。IRとUV分析で、このポリマは22モル%のェーブチルオキシカルポニル基を含んでいるものと特定された。

実施例 6

pーヒドロキシスチレンモノマと、pーtー

ブチルオキシカルポニルオキシスチレンモノマとの共産合により、置換ポリマを作ることは p
ーヒドロキシスチレンモノマの固有の不安定性
のために試みられなかった。

実施例 ?

ルオキシカルポニルオキシスチレンの対照品ポリマとから作られたレジスト間の比較で以下のデータが得られた:

第三表

性質	レジスト中のポリマ		
	対照品	実施例3	
感 光 性			
UV写真感度	30mJ/cm³	5mJ/cm²	
E~ピーム露光	10μC/cm²	3µC/cm²	
X - 線露光	150mJ/cm²	100mJ/cm ²	
熟流動開始点	90℃	165℃	
ケイ化処理可能性	本町*	町	
DUV硬化後の像収縮	37%	7 %	
現象でのひび割れ	有	無	
Si, Si,N,面への密着性	不良	良舒	
RIE腐食	35%	10%	
アルカリ現像性	ひび触れ	良好 ひび割れなし	
UV硬化可能性	可能、収縮有	町能	

* ケイ化処理の前に全面UV電光とペークが必要

実施例 8

実施例3の方法に従って別の一選のポリマを

各レジストの感度は、所定の露光量において 来露光皮膜の95%が残留しているが、露光をされた区域は現像されているという評価基準を用いて、役階ウェッデの厚みを測ることにより測定した。毎果を第1要中に示す。

第 I 表

レジスト中 のポリマ	UV感度雲光量 mJ/cm ¹
実施例 3	5
奥施例 4	25*
実施例 5	45
対無品	30**

- * 画像中に多数の不溶性粒子または幾留物。
- ** 函数はひび割れで使用不能。

ヒドロキシル基に対して同じ比率の t ープチルオキシカルボニルオキシ基を有するポリマのレジスト組成物の感度の相異の原因は不明である。この相異は再現性のあるものであった。

さらに実施例 3 のポリマと、米国特許第 4.491.628号により調製された、p-t-ブチ

作り、実施例7の方法によりレジスト中に組み 入れた。これらの各ポリマと対照品とを含むレ ジストの諸性質を比較した。

第 国 表 ポリマ中のBCのモル%

•	100 (対照品)	64	36	20	16
収箱率(%)	37	18	8	7	7
現像ひび割れ	顯著	普通	無	無	無
密着性	不良	整通	良好	良好	良好
耐アルカリ性	良好	良好	良好	良好	、不良
画像の歪み	跟著	題著	僅少	検知 せず	検知 せず

本発明の好ましい具体例のみを以上説明をした、そして当業者にとっては、別記した特許請求の範囲に記載した本発明の思想と目的から外れることなく、多数の修正、変更および改良が可能であるものとみなされよう。

以上本発明を詳細に説明したが、本発明は更に次の実施競様によってこれを要約して示すことが出来る。

- 1) アルカリ性現象液中での、ポリマの溶解性に寄与するこのポリマに懸垂する官能性基を持っており、そして該官能性基の1部がポリマのアルカリ可存性を抑制している酸に不安定な基で置換されたポリマ材料と、放射線分解に関して強酸を発生してポリマの露光で成功を発生してポリマの露光でなれた区域中で、この官能性基から酸に不安定な基をとり除く光開始剤とから構成される、ポジ辺の改良されたレジスト組成物。
- 2) ポリマ性材料は、芳香族系ポリマからなる ものである、前項1記載のレジスト組成物。
- 3) 芳香族系ポリマはポリスチレンである、前項2記載の組成物。
- 4) アルカリ可溶性の官能基はヒドロキシル、アミン、カルボキシル、およびイミド型NHからなる評より選ばれるものである、前項1 記載のレジスト組成物。
- 5) アルカリ可用性の官能基はヒドロキシル基

キシ基である、前項し記載の組成物。

- 11) ポリマはp-ヒドロキシスチレンでありそして数に不安定な差は t ブチルオキシカルポニルオキシ基である。 前項10記載の組成物。
- 12)(a) ポリマ骨格に対し懸垂している酸に不安 定な基をもつポリマを、酸に安定な溶剤中 に溶解し、
 - (b) 非反応性雰囲気下に、20°~70℃の範囲 の温度にこの音液を撹拌しつつ加熱し、
 - (c) ポリマから酸に不安定な基を除去するの に充分な量の、適厚な鉱酸をこの撹拌され ている溶液に加え、
 - (d) 所望の思度に置換が達成されるまで反応 を無続させ、
 - (e) 塩基によって反応を停止させ、そして
 - (f) 置換されたポリマ性材料を沈澱させる、 上記の工程からなるレジスト組成物に使用す

である、前項4記載の組成物。

- 6) 酸に不安定な基はアルキルオキシカルボニル、アリールオキシカルボニルオキシ、およびアルキルオキシカルボニルオキシからなる群より選ばれるものである、前項1記載の組成物。
- 7) 酸に活性な基のアルキル部分には、α位量の炭素原子上に有効な水素を有するものである、前項 fi 記載の組成物。
- 8) 酸に不安定な基のアルキル部分は、第2アルキルまたは第3アルキルである、前項7記載の組成物。
- 9) 懸垂蓋の約20%から約50%までが酸に不安定な蓋によって置換されているものである、前項1記載の組成物。
- 10) ポリマはポリスチレンであり、官能基はヒ ドロキシルであり、そして酸に不安定な基は 第2または第3アルキルオキシカルボニルオ

るための量換されたポリマ材料を製造する方法。

- 13) ポリマがポリスチレンである、前項12記載の方法。
- 14) 酸に不安定な基はアルキルオキシカルボニル、アリールオキシカルボニルオキシおよびアルキルオキシカルボニルオキシからなる群より選ばれるものである、前項12記載の方法。
- 15) 酸に不安定な基のアルキル部分には、α位 産の炭素原子上に有効な水素を有するもので ある、前項14記載の方法。
- 16) 酸に不安定な基のアルキル部分は、第2アルキルまたは第3アルキルである、前項15記載の方法。
- 17) 酸に不安定な基はセーブチルオキシカルポニルオキシ蓋である、前項16記載の方法。
- 18) 鉱酸のpKa値が約4以下のものである、前

項12記載の方法。

- 19) 鉱酸は硫酸である、前項18記載の方法。
- 20) 反応の温度は50~60℃の範囲である、前項 12記載の方法。
- 21) 反応は水酸化アンモニウムによって停止されるものである、前項12記載の方法。
- 22) 置換されたポリマ材料は酢酸アンモニウム中で沈澱されるものである、前項12記載の方法。

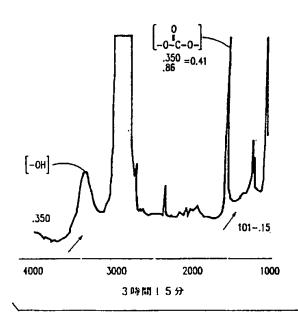
4. 図面の簡単な説明

第 1 図はポリマの脱炭酸の進行を示す赤外スペクトルである。

第2回はポリマ中のp-ヒドロキシスチレンのモル%と赤外吸収との間の関係である。

第3図は本発明ポリマの0.02%ジグライム溶液の、!cm光路セルでの吸収曲線である。

第 4 図は種々の組成の1.4μmレジストフイル ムのスペクトル図の比較である。



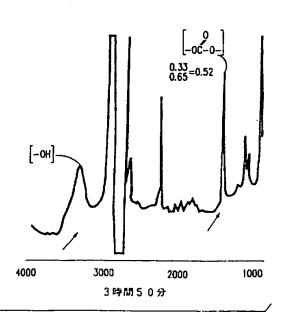
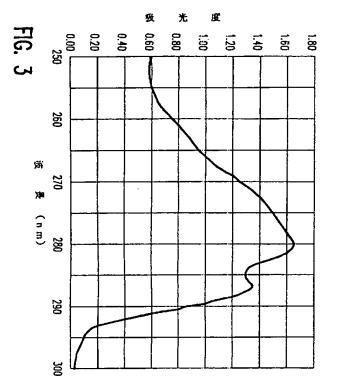
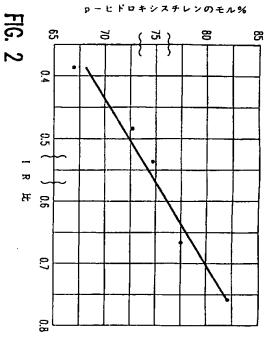


FIG. 1





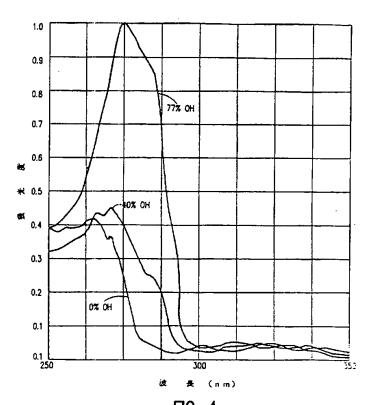


FIG. 4